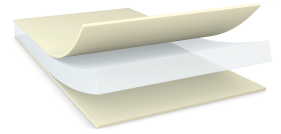




# tesa® 60731

## 产品信息



### 30µm 热管理胶带

#### 产品描述

tesa® 60731 是一款无基材的热管理胶带，专用于电子设备的热源元器件中，要求高导热率的粘接。

#### 产品特性：

- 优秀的表面浸润性
- 高导热性
- 强粘性
- 高绝缘性

#### 应用

- 热源元器件的粘接（用于冷却）
- 蒸发器或热管粘接
- 天线固定（用于热传导）

#### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

• 基材	无	• 总厚度	30 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 颜色	白色
• 离型纸类型	PET（聚酯）薄膜	• 离型纸颜色	透明

#### 属性/性能值

• 电介质击穿电压	990 V	• 导热率 z方向	0.6 W/mK
-----------	-------	-----------	----------

#### 粘接力值

• 钢表面粘接强度（14天后）	5.8 N/cm
-----------------	----------



# tesa<sup>®</sup> 60731

## 产品信息

### 附加信息

- 导热率由 ASTM D5470 测试方法测得。

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60731>